

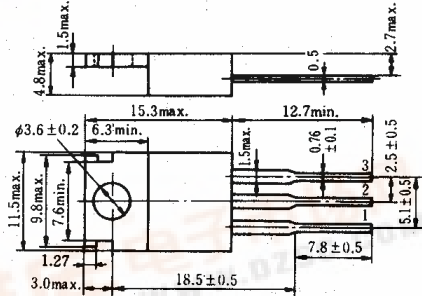
2SK319, 2SK320

シリコンNチャンネルMOS FET

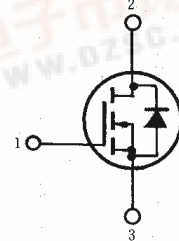
高速度電力スイッチング用

SILICON N-CHANNEL MOS FET

HIGH SPEED POWER SWITCHING



1. ゲート: Gate
2. ドレイン: Drain
(フランジ) (Flange)
3. ソース: Source
(Dimensions in mm)



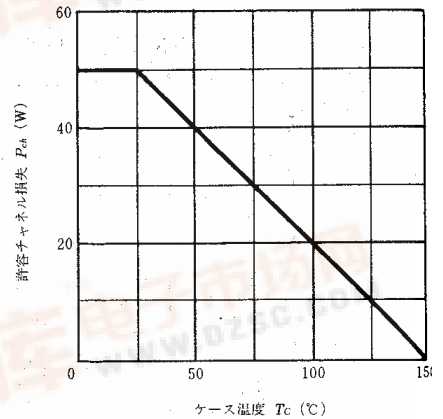
(JEDEC TO-220AB)

■ 絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項目	Symbol	2SK319	2SK320	Unit
ドレイン・ソース電圧	V_{DSS}	400	450	V
ゲート・ソース電圧	V_{GSS}	±20	±20	V
ドレイン電流	I_D	5	5	A
せん頭ドレイン電流	$I_{D(peak)}$	10	10	A
逆ドレイン電流	I_{DR}	5	5	A
許容チャンネル損失	P_{ch}^*	50	50	W
チャンネル温度	T_{ch}	150	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55~+150	-55~+150	$^\circ\text{C}$

* $T_c=25^\circ\text{C}$ における許容値
* Value at $T_c=25^\circ\text{C}$

許容チャンネル損失のケース温度による変化
MAXIMUM CHANNEL DISSIPATION
CURVE



■ 電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項目	Symbol	Test Condition	2SK319			2SK320			Unit
			min.	typ.	max.	min.	typ.	max.	
ドレイン・ソース破壊電圧	$V_{(BR)DSS}$	$I_D=10\text{mA}, V_{GS}=0$	400	—	—	450	—	—	V
ゲート遮断電流	I_{GSS}	$V_{GS}=\pm 20\text{V}, V_{DS}=0$	—	—	±1	—	—	±1	μA
ドレイン電流	I_{DSS}	$V_{DS}=320\text{V}, V_{GS}=0$	—	—	1	—	—	—	mA
		$V_{DS}=360\text{V}, V_{GS}=0$	—	—	—	—	—	1	
ゲート・ソース遮断電圧	$V_{GS(off)}$	$I_D=1\text{mA}, V_{DS}=10\text{V}$	1.0	—	5.0	1.0	—	5.0	V
ドレイン・ソースオン抵抗	$R_{DS(on)}$	$I_D=3\text{A}, V_{GS}=15\text{V}^*$	—	1.1	1.83	—	1.1	1.85	Ω
ドレイン・ソース飽和電圧	$V_{DS(on)}$	$I_D=3\text{A}, V_{GS}=15\text{V}^*$	—	3.3	5.5	—	3.3	5.5	V
順伝達アドミタンス	$ y_{fs} $	$I_D=3\text{A}, V_{DS}=10\text{V}^*$	1.0	1.5	—	1.0	1.5	—	S
入力容量	C_{iss}	$V_{DS}=10\text{V}, V_{GS}=0$ $f=1\text{MHz}$	—	800	—	—	800	—	pF
出力容量	C_{oss}		—	180	—	—	180	—	pF
逆伝達容量	C_{rss}		—	20	—	—	20	—	pF
ターンオン遅延時間	$t_{d(on)}$	$I_D=2\text{A}, V_{GS}=15\text{V}$ $R_L=15\Omega$	—	15	—	—	15	—	ns
立ち上がり時間	t_r		—	35	—	—	35	—	ns
ターンオフ遅延時間	$t_{d(off)}$		—	85	—	—	85	—	ns
下降時間	t_f		—	35	—	—	35	—	ns
フライオード順電圧	V_{DF}	$I_F=3\text{A}, V_{GS}=0$	—	0.85	—	—	0.85	—	V
逆回復時間	t_{rr}	$I_F=3\text{A}, V_{GS}=0, di_F/dt=100\text{A}/\mu\text{s}$	—	350	—	—	350	—	ns

*パルス測定
* Pulse Test

